Family list
1 family member for:
JP10270843
Derived from 1 application.

1 METHOD AND DEVICE FOR REPAIRING CONDUCTIVE PATTERN Publication info: JP10270843 A - 1998-10-09

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide /

DIALOG(R) File 352: Derwent WP1

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

WP1 Acc No: 1998-600999/199851

XRAM Acc No: C98-180088 XRPX Acc No: N98-468389

Electrically conductive pattern repair method for glass substrate of flat display panel — involves moving pen on repair area of substrate to supplied conductive parts, which is then heated to form conductive film Patent Assignee: GRAPHTEC KK (GRAP-N); SCI KK (SCSC-N); SHINKU YAKIN KK (SHIN-N)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 10270843 A 19981009 JP 9777335 A 19970328 199851 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9777335 A 19970328
Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Nais IPC Filing Notes:
JP 10270843 A 5 H05K-003/48

Abstract (Basic): JP 10270843 A

The method involves forming conductive paste by dispersing conductive ultra small particles in dispersion mechanism, uniformly. A pen (6) is moved freely-on repair surface of a substrate (2) to supply the paste. Then, heating of the paste is carried out to form film on substrate surface.

USE - LCD pagel.

ADVANTAGE - Performs repair correctly and automatically.

Dwg. 1/7

Title Terms: ELECTRIC: CONDUCTING: PATTERN; REPAIR; METHOD: GLASS:

SUBSTRATE; FLAT; DISPLAY; PANEL; MOVE; PEN; REPAIR; AREA; SUBSTRATE;

SUPPLY: CONDUCTING: PART: HEAT: FORM: CONDUCTING: FILM

Derwent Class: LO3: P55: P85: V04

International Patent Class (Hain): HOSK-003/40

international Patent Class (Additional): 823K-026/00: G09F-009/00:

H01J-009/50; :H05K-003/22

File Segment: CP1; EP1; EngP1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05987743 \*\*|mage available\*\*

METHOD AND DEVICE FOR REPAIRING CONDUCTIVE PATTERN

PUB. NO. :

10-270843 [JP 10270843 A]

PUBLISHED:

October 09. 1998 (19981009)

INVENTOR(s): SUZUKI TOSHIHIRO

ODA MASAAKI

NOGUCHI MASATOSHI

SAKAHOTO TAKAHITO

APPLICANT(s): VACUUM METALLURGICAL CO LTD [463006] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

GRAPHTEC CORP [418479] (A Japanese Company or Corporation).

JP (Japan)

S C 1 KK [000000] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japam)

APPL. NO.: 09-077335 [JP 9777335]

FILED: Narch 28, 1997 (19970328)

INTL CLASS:

[6] HO5K-003/40; B23K-026/00; G09F-009/00; H01J-009/50;

H05K-003/22

JAPIO CLASS: 42.1 (ELECTRONICS -- Electronic Components): 12.5 (METALS

Working); 42.3 (ELECTRONICS - Electron Tubes); 44.9

(COMMUNICATION - Other)

JAPIO KEYWORD: ROOZ (LASERS): ROO4 (PLASMA): ROII (LIQUID CRYSTALS): RO94

(ELECTRIC POWER - Linear Motors)

#### ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and device for repairing conductive pattern by which the disconnection and breakage of a conductive pattern can be repaired mechanically with high efficiency and which are particularly suitable for the repair of such a conductive pattern that is composed of extremely narrow thin lines.

SOLUTION: The disconnected or broken part of a conductive pattern of electrodes, etc., formed on a substrate 2 is repaired by supplying conductive paste prepared by dispersing very fine particles of a conductive material in a dispersion medium in a drop-like or linear state through a repair pen 8 which is freely moved on the surface of the substrate 2 and

forming a conductive film by locally heating the supplied pasts. A camera 13 for detection detects a spot to be repaired and the pen 8 is positioned to the spot to be repaired. Then the conductive pasts is supplied to the spot while a camera 14 for monitor monitors the supplying state of the pasts and a heating means which moves together with the pen 8 forms a conductive film by locally heating the supplied pasts.

#### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出頭公開番号

特開平10-270843

(43)公開日 平成10年(1998)10月9日

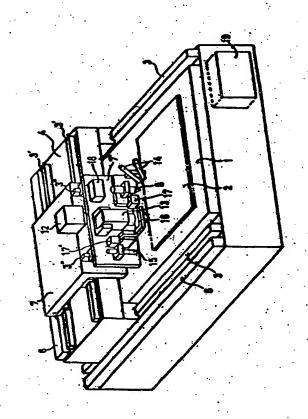
(51) Int. Cl. *	F I HOSK 3/40 A
G09F 9/00 348 H01J 9/50 H05K 3/22	B23K 26/00 G G09F 9/00 348 D H01J 9/50 A H05K 3/22 A 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全5頁)
(21)出頭番 <del>号</del> 特顯平9-773 <b>35</b>	(71)出顧人 000192372
(22)出題日 平成9年(1997)3月28日	真空冶金株式会社 千葉県山武郡山武町横田516番地 (71)出頭人 0001050 <b>62</b>
	グラフテック株式会社 神奈川県横浜市戸塚区品濃町503番10号
	(71)出顧人 596185 <b>255</b> 株式会社エスシーアイ
	山梨県中巨摩郡若草町藤田1606 (72)発明者 鈴木 牧岸
	千菜県山武郡山武町横田516番地 真空胎 金株式会社内
	(74)代理人 弁理士 北村 <b>欣一 (外2名)</b> 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 導電パターンの補修方法と装置

#### (57)【要約】

【課題】 導電パターンの断線や欠損を能率良く機械的に 補修でき、極めて細く薄い線からなる導電パターンの補 修に適した補修方法と補修装置を提供する

【解決手段】基板2上に形成した電極等の導電パターンが断線10や欠損11した補修箇所に、分散媒に導電性物質の超微粒子を均一に分散した導電性ペーストを該高板の表面に沿って自在に移動する補修ペン8を介して満状または線状に供給し、供給された導電性ペーストを局所的に加熱して導電性膜とする。検出用カメラ13により補修箇所を検出し、昇降自在の補修ペン8を該補修箇所に位置させ、監視用カメラ14により監視しながら該補修箇所に導電性ペーストを供給し、補修ペンと共に移動する加熱手段15により供給された導電性ペーストを局所的に加熱して導電性膜とする。



【特許簡求の範囲】

【請求項1】基板上に形成した電極等の導電パターンが断線や欠損した補修箇所に、分散媒に導電性物質の超級粒子を均一に分散した導電性ペーストを該基板の表面に沿って自在に移動する補修ペンを介して演状または線欲に供給し、供給された導電性ペーストを局所的に加益して導電性膜とすることを特徴とする導電パターンの輸ご方法。

【簡求項2】検出用カメラにより上記補修箇所を検出し、昇降自在に構成した上記補修ペンを該補修箇所に位置させ、監視用カメラにより監視しながら該補修箇所に上記導電性ペーストを滴状または線状に供給し、該補修ペンと共に移動するランプ、レーザーピーム等の加熱手段により供給された導電性ペーストを局所的に加熱して導電性限とすることを特徴とする簡求項1に記載の導口パターンの補修方磁。

【節求項3】補修すべき導電パターンを有する基板の優面に沿って自在に移動する移動台を設け、該移動台に、該導電パターンが断線や欠損した補修箇所を検出する檢出用カメラと、昇降装置により補修箇所に向けて昇降され且つ分散媒に導電性物質の超磁粒子を均一に分散した導電性ペーストを該補修箇所へ供給する補修ペンと、資補修ペンからの導電性ペーストの供給状況を監視する医視用カメラと、供給された導電性ペーストを局所的に知為するランプ、レーザービーム等の加熱手段を搭載したことを特徴とする導電パターンの補修装員。

【請求項4】上記移動台は上記基板の補修箇所の位置を特定する信号に基づき作励する駆動装置により移動され、該移動台に該補修箇所の補修後の導通検査を行う界降自在の導通検査装置を設けたことを特徴とする請求項 30 3 に記機の導通パターンの補修装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フラットディスプレイパネルのガラス基板等の基板上に形成された導電パターンの断線や欠損を補修する方法と装置に関する。

(00002)

【従来の技術】従来、プラズマディスプレイパネルや窓晶ディスプレイパネルの製造工程に於いて、ガラス基板上に直接或いは絶縁膜を介して電極用の導電細線をパタ 40 ーン状に形成することが行われている。このあと、形成された導電パターンに断線や抵抗値を変えてしまう欠和などの有無を検査し、合格品が次工程に送られて次の処理が施される。導電パターンは基板の用途によって異なり、その形成には基板の寸法や導電細線の線幅によりドライプロセス、ウェットプロセス、スクリーン印刷法では、線幅が100ミクロンより広い場合、メタルオーガニックもしくは厚膜ペーストを使用してパターンを印刷し、これを焼結して導電パターンを形成している。また、高くしかも70ミ 50

クロン以下の狭幅の細線をスクリーン印刷法により形成するため、ニッケル、アルミニウム等の金属超級放子を炭素致5以上のアルコール類の分散縦に均一に分散させた金属ペーストを使用して導図パターンを印刷し、これを焼結することも提案されている(特関学3-291827号公園)。

(CO 00 00 3)

【発明が解決しようとする課題》

華区パターンを形成するまでの間に多くの製造工程を優ており、上記検査により不良品となった例えば1000×1350mmのフラットディスプレイ用基板を破棄することは、多額の損失が発症してコスト高の原因となる。そのため華豆パターンの所以や欠損した箇所を顕微鏡で見ながらそこに対先に付かた前記厚膜ペーストを付着させ加線して人手で補佐することが試みられたが、近時のように隸侶が7のミクロン関下と狭く、厚さも数十ミクロンで抵抗値の小さいドライブロセス製の英電パターンでは、補佐箇所がなく同くなりやすくその補佐が容易でない。補佐の結長、英〇パターンの厚みが部分的に厚くなると、次の工程で絶景原などを形成したときにその厚い部分の絶景度が貫くなって電気特性が劣性化するので好定しくない。

【0004】本発明は、英口パターンの断鎖や欠損をご 率良く機械的に補係でき、悩めて担くだい触からなるご 電バターンの補修に適した補係方法と補修装置を提供することを目的とするものでふる。

**(0005)** 

【課題を解決するための手段》本発明では、上記の目的を達成すべく、基板上に形成した電板等の事でパターンが断線や欠損した補修箇所に、分散艇に導電性物質の題級粒子を均一に分散した導電能ペーストを該基板の設置に沿って自在に移動する補償ペンを介して満状変たはご状に供給し、供給された導電能ペーストを局所的に加湿して導電性膜とすることにより補償するようにした。位補修箇所を検出用カメラにより検幽し、昇降自在に協成した該補修ペンを該補修箇所に放導電能ペーストをご状もしくは線状に供給し、該補償ペンと共に移動するランプ、レーザーピーム等の加盛手段により供給されたごなしくは線状に供給し、該補償ペンと共に移動するランプ、レーザーピーム等の加盛手段により供給されたごなしくは線状に供給し、該補償ペンと共に移動するランプ、レーザーピーム等の加級手段により供給されたごな性ペーストを局所的に加級して導電性関とすると、上記目的を一層適切に進成でごる。

【0006】上記補修方法は、補節すべき導口パターンを有する基板の板面に沿って自在に移動する移動台を设け、該移動台に、該等超パターンが断線や欠損した結び箇所を検出する検出用カメラと、昇降發配により補修口所に向けて昇降され且つ分散艇に導電性物質の超極放子を均一に分散した導電能ペーストを該補修箇所へ供給する補佐ペンと、該補修ペンからの導電能ペーストの候為状況を監視する監視用カメラと、供給された導電能ペーストを局所的に加熱するランプ、レーダーピーム等の印熱手段を搭載した補修装置により的確に実質でごる。 食

た、該移動台を該基板の補修箇所の位置を特定する信号 に基づき作動する駆動装置により移動し、該移動台に貸 補修箇所の補修後の導通検査を行う昇降自在の導通検査 装置を設けることが好ましい。

(00007).

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づ き説明すると、図1は本発明の方法の実施に使用したフ ラットディスプレイパネルの導電パターンの補修装置の 1例で、同図に於いて、符号1は補修台を示す。該補修 台1上には着脱自在にフラットディスプレイパネルを掲 成するガラスの基板2が載置され、該補修台1の上面の 対向両側に設けた平行な1対の案内杆3、3に横杆4の 両端を移動自在に支持し、リニヤモー夕等の精密駆動モ ータ5により該横杆4が該案内杆3に沿って移動される ようにした。また、該横杆4に、精密駆動モータ6によ り1対の案内杆3、3′に沿って該横杆4の移動方向と 直交方向に移動される移動台7を設けて、精密モータ1 2で1対の案内杯3°。3°に沿って該横杆4の上下方 向に移動する移動台で、に補修ペン8を取り付け、各モ 一夕5、6、12の駆動を制御装置19が制御すること 20 により基板2の板面に沿ってX-Yプロッターの如く所 定位置へ該移助台?、が移動する。該基板2の板面に は、例えば図2に示すような線幅100μm、間隔10 Oμmでアルミニウムの細線からなる導電パターンが逐 成され、該細線に図示のように断線10や欠損11の歌 **通不良個所を生じた場合、この箇所を該補修ペン8によ** り正規の導通が得られるように補修する。

【0008】該補修ペン8のペン先を導通不良個所すなわち補修箇所に接近させ、ペン先からバルブで制御した導電性ペーストを供給することにより導電性を補修する 30もので、導電性ペーストは、例えば拉径が0.1μm以下のニッケル、アルミニウム、タンタル、タングステン、インジウム、マンガン、コバルト、クロム、シリコン、金、銀、亜鉛、銀、又はこれらの合金又は酸位子を、分散域、例えばローズオイル、テルピネオール、シトロネロール、ゲラニオール、ネロール、フェネチルアルコール等のアルコール類の1種以上を含有する溶質、或いは酢酸エチル、オレイン酸エチル、酢酸ブチル、グリセリド、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、グリセリド、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、40アセトンの1種以上を含有する有機分散媒に均一に分質アセトンの1種以上を含有する有機分散媒に均一に分質アセトンの1種以上を含有する有機分散媒に均一に分質で

【0009】該移動台7、は、図1又は図3に示したように、前記移動台7に設けた微動装置12により横杯4に対して上下に微動可能に取り付けられ、該移動台7、には、該補修ペン8以外に補修箇所を検出する検出用圏体撮像カメラ13、該補修ペン8からの導電性ペーストの供給状態を監視する監視用固体撮像カメラ14、局部的に加照して供給された導電性ペーストを焼結させるためのレーザーガンからなる加熱手段15、及び補修箇所50

の補修後に触針によりその導通状態を検査する導通検査 装配16を搭徴した。

【0010】該補修ペン8は移助台? にアクチュエー タ17により上下昇降自在に設けられ、その昇降助に同 期してペン制御ユニット18がパルブを制御し、高庄空 気で導電性ペーストを補修箇所に供給する。図示のもの では監視用固体撮像カメラ』4を2本用意し、その一方 で描画状態を監視すると共にもう一方で供給状態を監例 するようにした。 該監視用固体提働カスラ 14 はペン(3) 御ユニット18に接続され。その監視情報に応じて遺匪 に修正動作を行うよう欲ユニット18が制御する。 公 た、該横杆4の前後方向の移跡、該移跡台7の左右方向 の移動、及び該移動台?'の上下方向の移助院、補您す べき基板2の補修箇所の位置を特定する倡号が入力され た駆動制御ユニット19により制御され。その移動位〇 の確認を行うべく検出用固体撮像カメラ13が損形した 画像情報が該駆動制御ユニット19に入力される。幼仁 箇所の位置信号には、製造工理に於いて基額2を検江し たときの検査情報が利用される。

【0011】以上の構成の補密釜配を使用して補御する 方法を説明すると、まず導電パターンの補腔すべき箇所 が検出された基板2を補修合1の上に段似。その補修口 所の位置信号を駆動制御ユニット19に入力する。そし て駆動制御ユニット19から出力される移助信号によの 精密駆動モータ5、6が補修箇所上に移動台7を移励さ せ、検出用固体撮像カメラ13で認識された所定位配に 移動台?'に設置された補償ペン8が停止したところで ペン制御ユニット18が補俗ペン8から導電位ペースト を補修箇所に滴下する。補修箇所が断飽であるか欠紅で あるかは検査情報により予め分かり、その俯範と検器周 固体撮像カメラ13の情報に基づき細線の修復に登した 動きを補佐ペン8に与えるように風助制団ユニット19 が該移動台7、7、が前後左右に凝細に励かす制御を行 う。例えば、補修箇所が断線であれば細線の個方向にモ ータ5またはモータ6で該移協合7を移励させることで 補佐ペン8を移動させ、モータ12で眩移励治7、ほ止. 下させ基板2の厚さに対応した高さに圏定し、アクチュ エータ17で補佐ペン8を基値2の衰面の形状に追径し た2度の上下を行い、図4のように基電値ペーストを口 下20し、欠損であるときは細線の最さ方向に移回して 図5のように何度か滴下する方法で修正を行う。 あるい は、補修ペン8を降下させ導電磁ペーストを供給しなが ら補修箇所に沿って移動させ、図6又は図7のように① 状に描画する方法で修正を行う。

【0012】この供給された導電はペーストを局部的な加熱手段15からのレーザーピームにより焼焼き砂ると、導電性ペーストの分散媒が蒸発して導電性以となり、断線や欠損が修復され、導電パターンが導通状態はいは所定の抵抗値に復帰し、不良品であった基盤とをご乗することなく製品化できる。補修箇所が確実に導づき

れ電気抵抗値が所定値にあるかどうかは、移動台7'に アクチュエータ17'によって昇降自在に設けられた独 針式の等通検査装置16を補修箇所に当てることにより 検査される。

1001.3】補修に使用する導電性ペーストの固形成分は、粒径が0.1ミクロン以下の超微粒子であるので、導電パターンの狭い補修箇所を薄く補修することができる。また、該加熱手段15には、補修箇所以外の加熱を避けるため熱を集中できるレーザービームを使用し、その補修直後に加熱することが移動台7の移動時間を省略 10 する上で好ましい。

【0014】なお、上記実施例では検出用および監視用カメラとして固体提像カメラを使用したが、これに限定されるものではなく、一般的なテレビカメラでもよい。 【0015】

【発明の効果】以上のように本発明によるときは、基板上の導電バターンの補修箇所に、基板に沿って移動自在の補修ペンにより分散媒に導電性物質の超微粒子を均一に分散した導電性ペーストを演状または線状に供給し、供給された導電性ペーストを局所的に加熱して導電性膜 20とすることにより補修するので、線幅が狭く且つ薄い溝電バターンの断線や欠損をその線幅や厚さを余り増大す

ることなく補修でき、検出用カメラにより補修箇所を検出してそこに昇降自在の補修ペンを位置させ、監視用カメラにより監視しながら該補修箇所に上記導電性ペーストを供給し、該補修ペンと共に移動する局部的な加熱手段により供給された導電性ペーストを加熱して導電性膜とすることにより、自動的に正確にその補修を行え、こうした方法は請求項3、4の構成の装置により的確に実施できる等の効果がある。

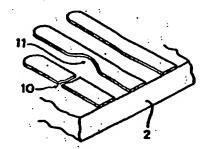
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施の形態を示す斜視的
- 【図2】 導電パターンの拡大図・
- 【図3】図1の要部の拡大断面図
- 【図4】 斯線の補修状態の説明図 (滴下補修)
- 【図5】 欠損の補修状態の説明図 (滴下補修)
- 【図6】 断線の補修状態の説明図 (線状補修)
- 【図7】欠損の補佐状態の説明図 (線状補修)

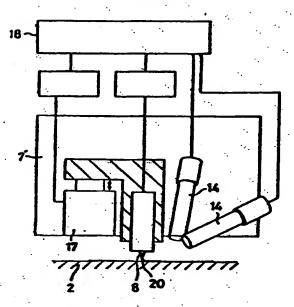
#### 【符号の説明】

1 補終台、2 基板、7・7′ 移動台、8 補修ペン、10 斯線、11欠損、13 検出用固体提像カメラ、14 監視用固体提像カメラ、15 加熱手段、16 導通検査装置、17・17′ アクチュエータ、

[図2]



[図3]



#### プロントページの統合。

(72)発明者 小田 正明

千葉県山武郡山武町横田516番地 真空冶 金株式会社内 (72) 発明者 野口 雅敏

神奈川県横浜市戸塚区品濃町503番10号

グラフテック株式会社内

(72) 発明者 坂本 黄仁

山梨県中巨摩郡若草町藤田1647-2 株式

会社エスシーアイ内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHED.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.